

证券代码：300661

证券简称：圣邦股份

公告编号：2026-067

圣邦微电子（北京）股份有限公司

关于向银行申请并购贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 29 日召开的第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司就本次交易向银行申请并购贷款的议案》，同意公司向银行申请并购贷款。具体内容公告如下：

一、本次并购贷款情况概述

公司于 2026 年 10 月 26 日召开的第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于现金收购上海申矽凌微电子科技股份有限公司股份的议案》，拟使用自有资金、自筹资金及/或公司 H 股上市募集资金以合计 83,269.8626 万元人民币的价格收购上海申矽凌微电子科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）58.2878%的股份（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司将成为标的公司的控股股东，标的公司将成为公司合并报表范围内的控股子公司。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 26 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的《关于现金收购上海申矽凌微电子科技股份有限公司股份的公告》（公告编号：2026-063）。

结合公司当前经营实际情况及资金使用安排，为优化融资结构、提高资金使用效率，公司拟就本次交易向银行申请并购贷款且贷款比例不超过本次交易总价款的 70%（即不超过人民币 58,288.9038 万元），用于支付或置换收购标的公司股份的转让价款、相关费用等款项。具体贷款金额、贷款利率、贷款期限等均以银行最终审批及签订的相关合同为准。

公司董事会授权管理层根据实际需要，在上述额度范围内，全权办理银行业务申请并签署相关合同文件等事宜。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》等相关规定，上述申请并购贷款事项，不构成关联交易，并且在公司董事会审批权限范围内，无需提交

股东会审议。

二、本次并购贷款对公司的影响

本次申请并购贷款，符合公司经营战略及长远规划，不会给公司带来重大财务风险，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日